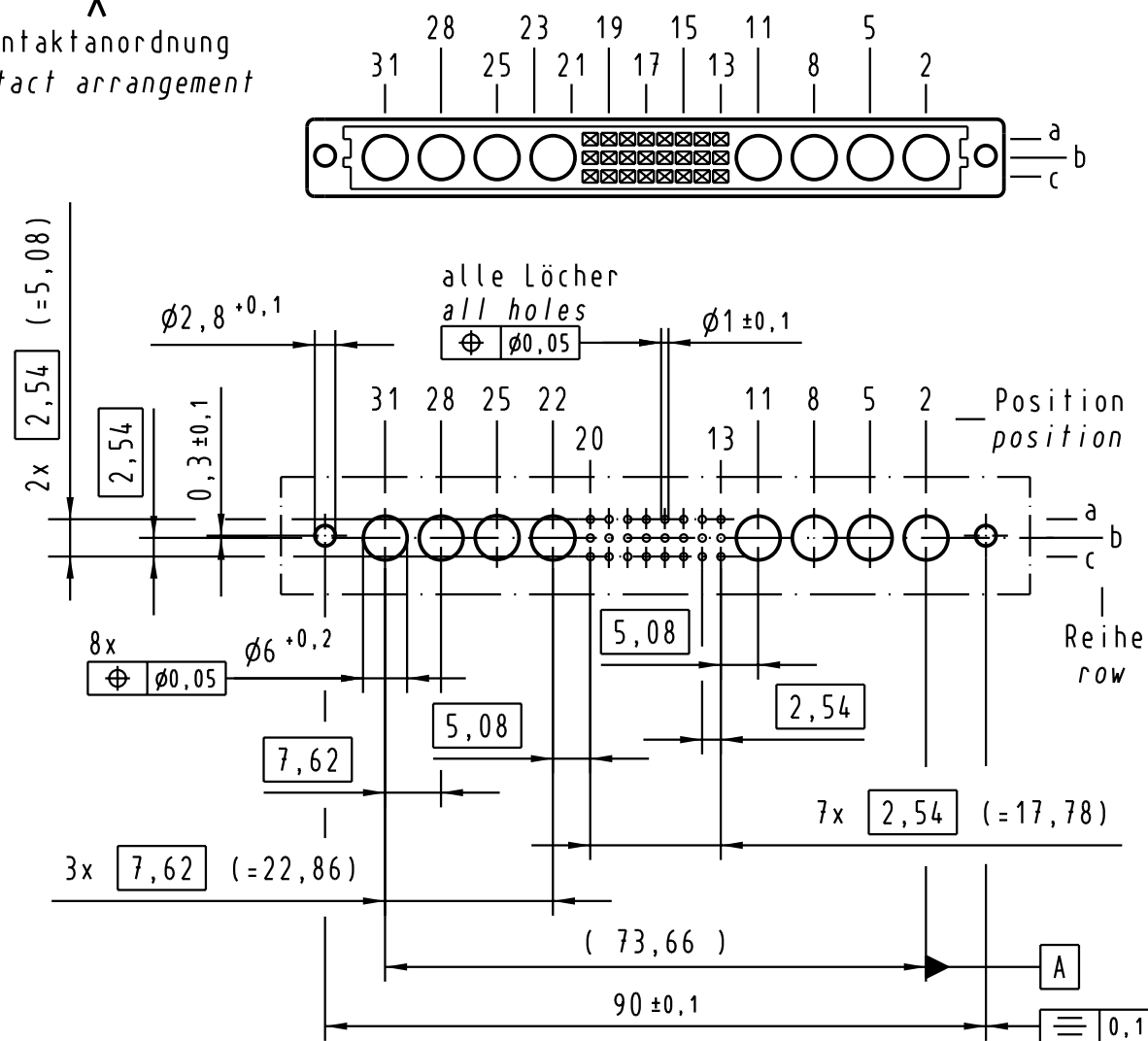


X  
Kontaktanordnung  
*Contact arrangement*

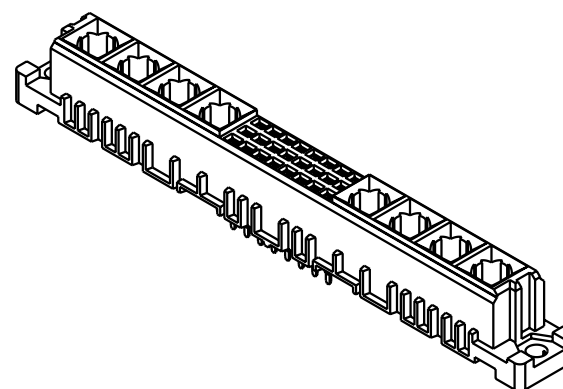
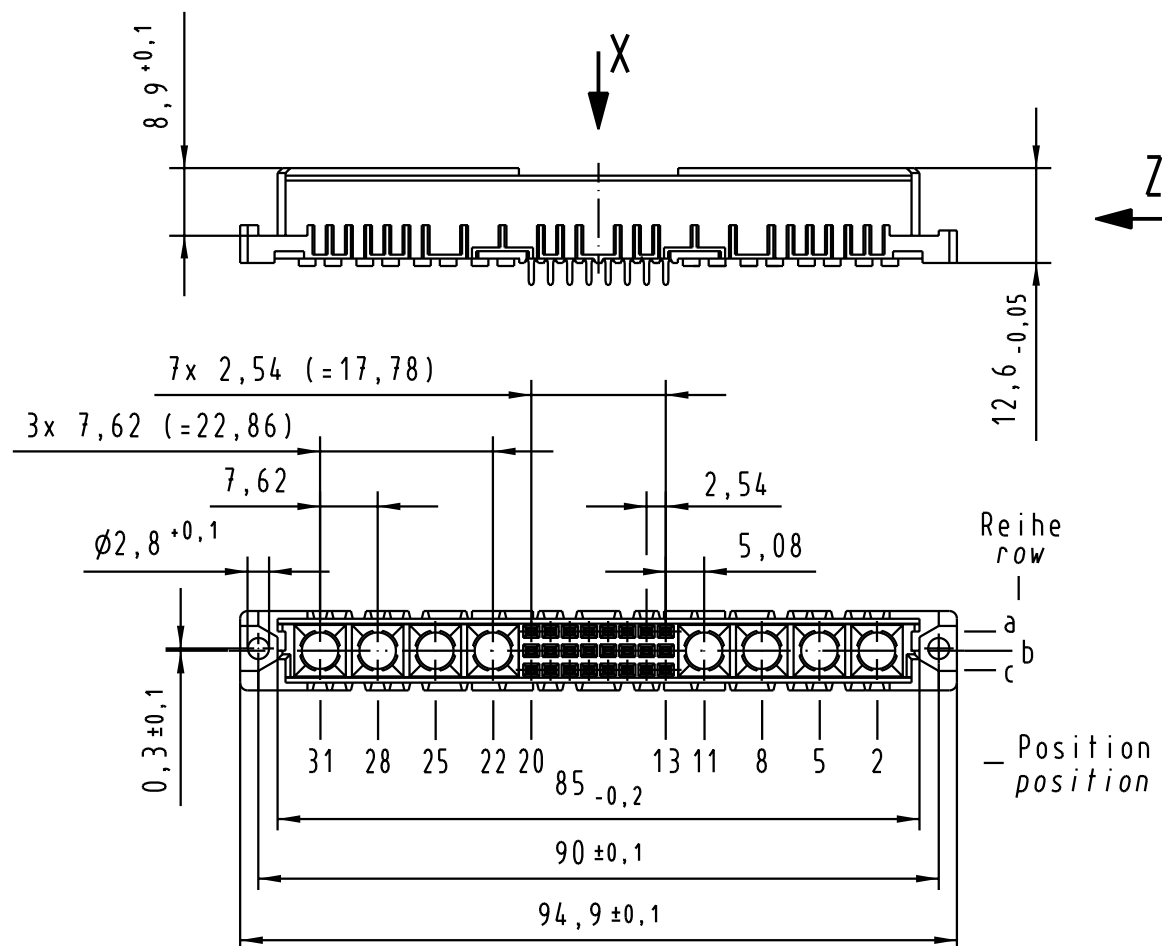
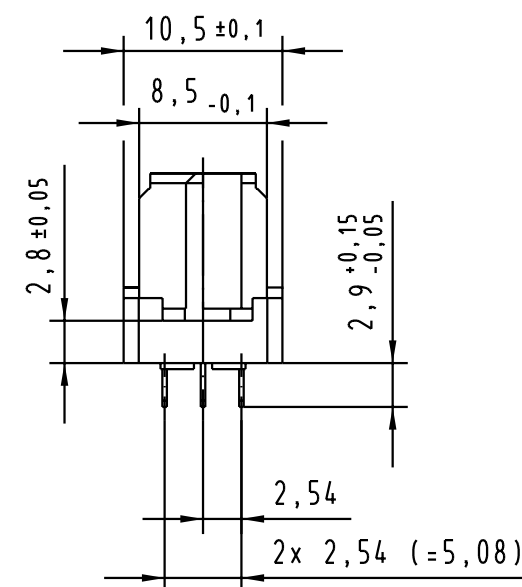


24 Einlöt-Kontakte  
24 *solder-contacts*




☒ = Einlöt-Kontakt  
= *solder-contact*

□ = Kontaktposition nicht belegt  
= *position without contact*

X  
( Lochbild )  
( Board drillings )


$$\frac{Z}{2:1}$$


09 03 224 <u>5</u> 804	—	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
09 03 224 <u>4</u> 804	VG	Au über/over Ni
09 03 224 <u>7</u> 804	3	Au über/over Ni
09 03 224 <u>6</u> 804	2	Au über/over Ni
09 03 224 <u>2</u> 804	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances siehe / see IEC 60603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale  1:1 2:1	har-bus M24 Federleiste Einlöt 2,9 , 24 pol. <i>har-bus M24 female connector          solder 2,9 , 24 pol.</i>	
			Detail.	15.10.99	Rie.			
			Insp.	15.10.99	Pa.			
30249	28.05.02	Rie.	Stand.					
26963	24.01.00	Rie.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 09 03 224 x804	
26090			D-32339 ESPELKAMP				Blatt/ page 	
Mod.	Dat.	Name					Sub.	